

**TECHTUIT  
GROUP**

# **FUTABA TUSHINKI 주식회사 회사안내**

FUTABA TSUSHINKI CO., LTD. Company profile

# TECHTUIT GROUP INFORMATION

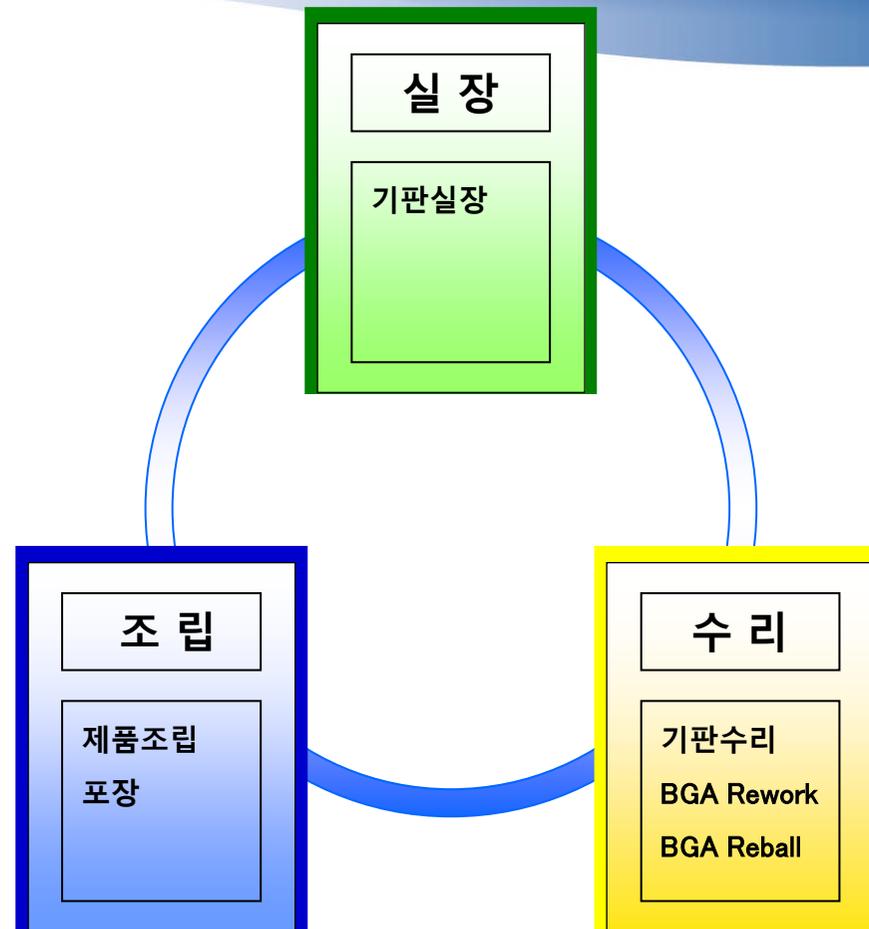
## ◆일본내거점

- 테크타이토 주식회사/미타 본사  
〒108-0073 도쿄도 미나토구 미타
- 나고야 사업소  
〒454-0861 아이치현 나고야시 나카가와구 아라코초
- 오사카 사업소  
〒564-0063 오사카부 스이타시 에사카초
- 후쿠오카 사업소  
〒812-0893 후쿠오카 현 후쿠오카 시 하카타구
- 우라와 상품센터  
〒336-0034 사이타마현 사이타마시 미나미구
- 후타바 쓰신기 주식회사  
〒369-0201 사이타마현 후카야시
- 주식회사 지 에이 티(GAT)  
〒359-0021 사이타마현 도쿄로자와시
- 소덴산교 주식회사  
〒920-3122 이시카와현 가나자와시

## ◆해외거점

- 테크타이토 코리아 주식회사  
〒07327 서울시 영등포구
- 테크타이토 홍콩 주식회사  
Prince Edward Road West, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong
- 테크타이토 차이나 주식회사  
Xizang South Road, Huangpu District, Shanghai
- 테크타이토 필리핀 주식회사  
First Philippine Industrial Park, Batangas 4234 Philippines
- 테크타이토 타이완 주식회사  
Nanjing East Road, Songshan District, Taipei City
- 테크타이토 이탈리아 유한회사  
Residenza Il Colomberone Via Zenardelli, 151 46043  
Castiglione delle Stiviere Mantova (Italy).

# FUTABA TUSHINKI



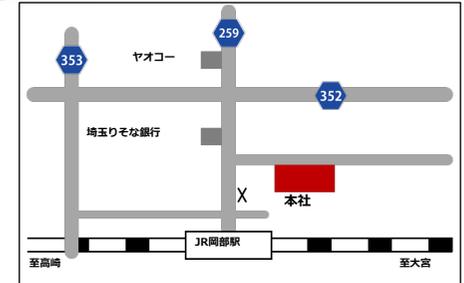
## 인사말

우리는 언제든지 사회에 공헌하고 중요한 역할을 계속하는 기업을 목표로합니다.

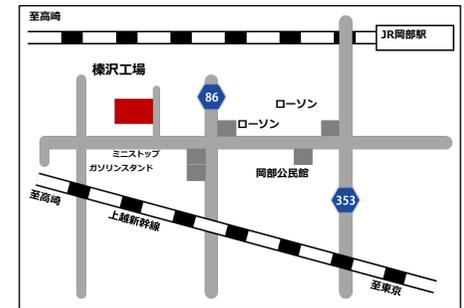
향후 점점 다양화하는 시장 요구를 충족시키기 위해 전 직원 일환이 되어 적극적인 노력을 계속할 것입니다.

# 회사개요/Company profile

사명	FUTABA TUSHINKI 주식회사
CEO	YOSHIKAZU MATSUMOTO
대표이사	TOSHIYA TOKIZAKI
자본금	10, 000, 000円
본사소재	〒369-0201 2700 Oka, Fukaya Si, Saitama Ken TEL 048-585-2535(代) FAX 048-585-2561
신사업공장부	〒369-0221 1130 Shinzawa Shinden, Fukaya Si, Saitama Ken TEL 048-585-3485(代) FAX 048-585-3106
주요거래선	교세라 주식회사/재팬·이엠·솔루션즈 주식회사 미쓰비시전기 홈 기기 주식회사 / 쇼와 전공 머티리얼즈 주식회사 NEC 플랫폼즈 주식회사 / MX 모바일 링 주식회사 히타치 존슨 컨트롤스 공조 주식회사/피에스 특기 주식회사 주식회사 켄코 토키나 / 주식회사 모리타 도쿄 제작소 유엠씨 일렉트로닉스 주식회사/신일본전자 주식회사
거래은행	사이타마 리소나 은행 오카베 지점
그룹	테크타이토 주식회사



本社



機沢工場

# 회사연혁/Corporate history

## 연혁

- 1949년 도쿄도 시부야에 설립(체신성에 램프 단자 및 램프캡 납품 시작)
- 1950년 일본 전기 주식회사와 거래 개시(각종 램프 단자·전등·전보송신기 등 납품)
- 1961년 오카베 공장을 신축
- 1964년 일본 전신전화공사에 전등 납입 시작
- 1970년 일본 전신전화공사에 전보송신기 납입 시작
- 1985년 사이타마 일본 전기 주식회사와 거래 시작
- 1988년 신자와공장 신설
- 1990년 오카베 공장을 신축
- 1995년 본사를 오카베 공장으로 이전
- 1999년 신자와공장 신축
- 2000년 ISO9002 취득
- 2005년 ISO14001 취득
- 2007년 ISO9001 취득
- 2018년 11월 테크타이토 주식회사의 자회사

## 제조(EMS)

## 기판실장

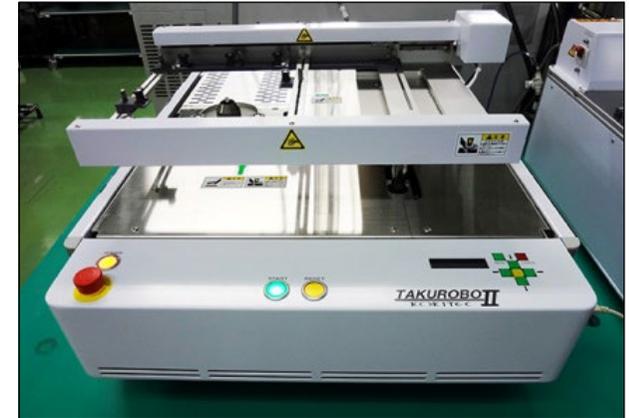
당사에서는, 전자 부품의 극소형화, 고기능 LSI화 등에도 대응할 수 있도록, 최신의 마운터, 최첨단의 검사 장치를 도입하고 있어 고객의 요구에 대응 하고 있습니다.



HANZAWA공장



가습 시스템



포인트 솔더링 장치

## 대응기판

0402사이즈 칩이나BGA, CSP 부터  
기타 이형부품에 대응합니다.

기판 사이즈 50×50mm ~ 330×250mm

- ◆양산 기판의 실장
- ◆시작 기판의 실장
- ◆다품종 소량 생산
- ◆FPC 실장
- ◆삽입부품 실장

## 삽입부품 실장에 대하여

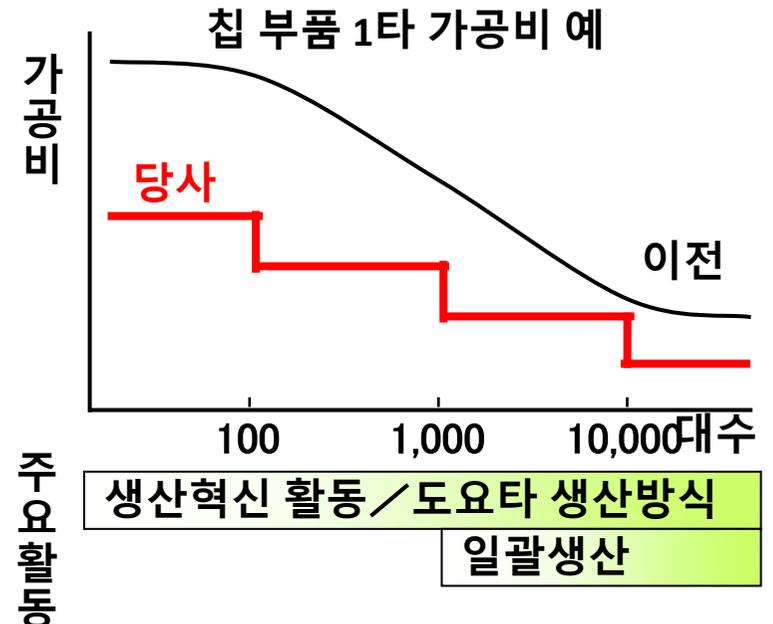
커넥터 등의 삽입부품의 실장에 대해서는  
포인트 솔더링 장치 및 수땀으로 대응합니다.  
수땀 작업은 사내 인증 시험에 합격한 작업자가  
실시합니다.

## 단납기 대응

9Line 으로, 단납기에도 대응합니다.

## 코스트 절감

제조 코스트의 절감이 가능합니다.



## 품질관리

고품질을 실현하기 위해 다양한 개선을 실시하고 있습니다.

- ◆ 3D솔더 검사기, 3D외관 검사기의 인라인화
- ◆ 질소 리플로우로의 도입
- ◆ 가습 시스템에 의한 습도 컨트롤
- ◆ 간이 클린 룸화
- ◆ ISO9001 인증 취득

## 실적

- ◆ 웨어러블 단말기 기판
- ◆ 휴대폰 기판
- ◆ 카메라 기판
- ◆ 가정 전기 기기 기판
- ◆ 자동차 차재 기판
- ◆ 산업용 기기 기판
- ◆ 기타, 민생용, 산업용 제품 기판

## 제조(EMS)

### 조립·검사

조립·검사 라인에서는 셀 생산 방식을 도입, 낭비를 배제한 고효율 생산을 실현해, 고객의 요구에 맞추어 유연하게 대응 하겠습니다.

### 실적

- ◆웨어러블 단말기
- ◆휴대폰
- ◆휴대폰 탁상 충전기
- ◆정보통신기기
- ◆복지기기
- ◆산업용 기기



샷네비 (GPS 골프거리측정기)



조립라인

## 기판수리

### 기판수리

부품의 실장미스 등으로 곤란해진 적은 없습니까?  
실장 기술과 경험을 바탕으로 기판 수리를 도와드립니다.



BGA Rework 장치

### BGA Rework·Reball

BGA나 CSP의 리워크, 리볼에 대해서도, 당사에 맡겨 주십시오.  
경험이 풍부한 스태프가 리워크 방법의 제안으로부터 수리·교환까지 도와 드리겠습니다.

또, BGA 리워크 장치 등을 이용하여, BGA나 CSP만의 실장이나, 품질 보증을 위한 X선 검사 등도 하고 있습니다.  
부담없이 상담해 주십시오.



X-Ray 검사장치